

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-023

上海芯导电子科技股份有限公司

2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股权登记日：2022/6/29
- 除权日：2022/6/30
- 无限售股份上市数量：5,762,099 股
- 上市日期：2022 年 7 月 1 日

一、 新增无限售流通股上市情况

（一） 权益分派方案简述：

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 60,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 36,000,000 元，转增 24,000,000 股，本次分配后总股本为 84,000,000 股。

（二） 股权登记日、除权日

本次权益分派的股权登记日为：2022/6/29。

本次权益分派的除权日为：2022/6/30。

(三) 上市数量

本次无限售股份上市数量为：5,762,099 股

(四) 上市时间

本次上市流通日期为：2022 年 7 月 1 日

二、 有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：021-60753051

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日